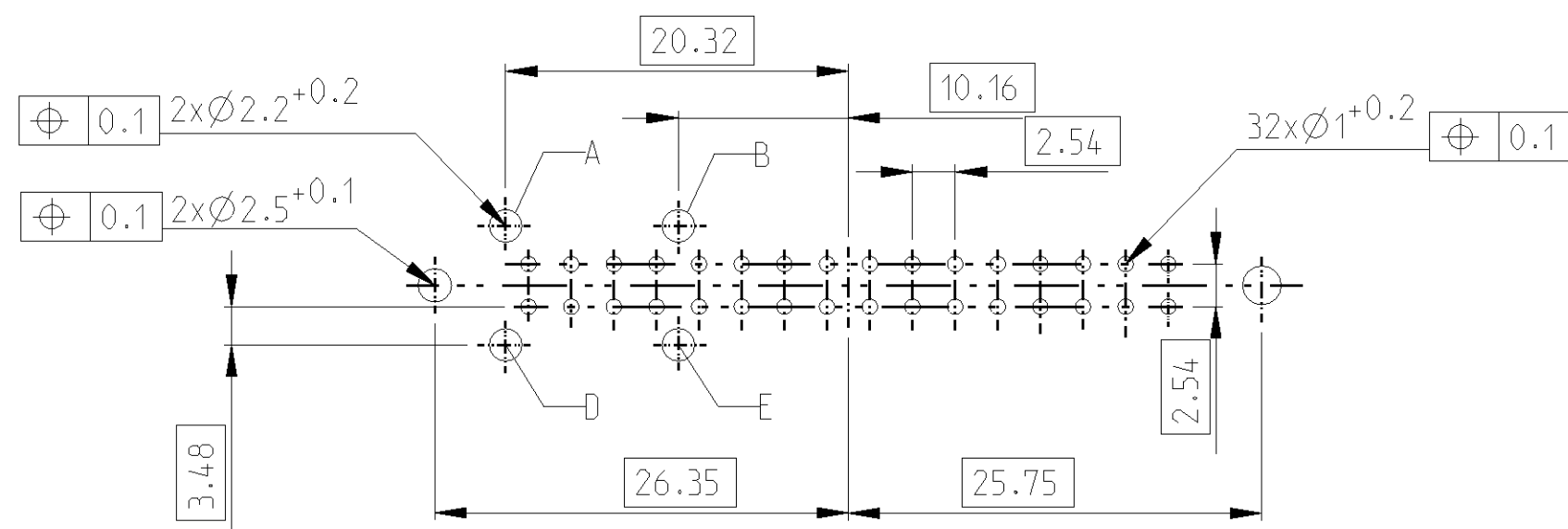


Empfohlenes Leiterplatten Bohrbild

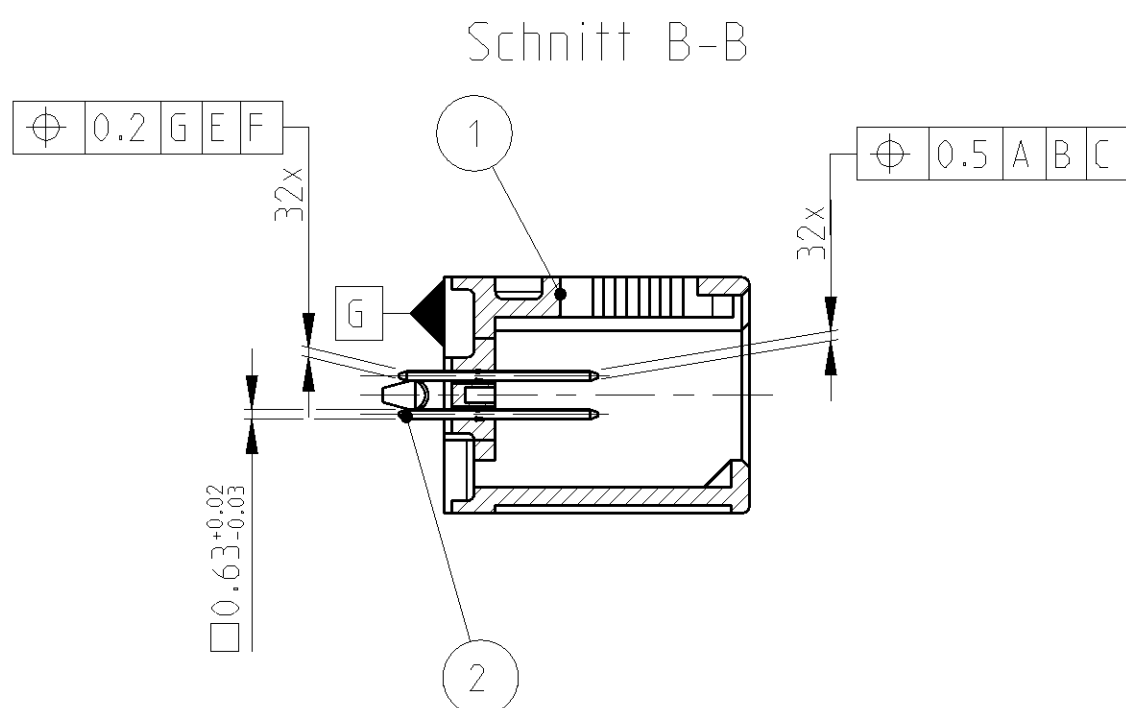


1 Ausführung der Leiterplattenkodierung und der Kodiernuten, siehe Tabelle

- 2 Form- und Lagetoleranz; "Position" gilt nur für die entsprechenden Spitzen
- 3 Einwegverpackung: Produktträger in Karton
- 4 Kontaktbereich min. 0,8 µm vergoldet
Loefbereich min. 2,5 µm verzinkt
- 5 Mehrwegverpackung HELLA: Produktträger in Hella E1-Behälter MF 6320
- 6 Mehrwegverpackung Bosch: Produktträger in Bosch-Behälter 6000 515 033
- 7 Mehrwegverpackung VDO: Produktträger in VDO-Behälter MF 6170
- 8 Oberfläche: 2,0 µm + 4,0 µm Sn über 1,27 µm + 2,2 µm Ni /galv. verzinkt, matt

1 THE EXECUTION OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD CODING AND
THE CODING SLOTS, SEE TABLE

- | | |
|---|--|
| 2 | FORM- AND POSITION TOLERANCE; "POSITION" IS VALID ONLY FOR THE APPROPRIATED POINTS |
| 3 | ONE-WAY PACKAGING: PRODUCT CARRIER IN CARDBOXn |
| 4 | CONTACT AREA min. 0.8 µm GOLD PLATED
SOLDER AREA MIN. 2.5 µm TIN PLATED |
| 5 | MULTIPLE PACKAGING HELLA: PRODUCT CARRIER IN Hella E1-BOX MF 6320 |
| 6 | MULTIPLE PACKAGING Bosch: PRODUCT CARRIER IN Bosch-BOX 6000 515 033 |
| 7 | MULTIPLE PACKAGING VDO: PRODUCT CARRIER IN VDO-BOX MF 6170 |
| 8 | SURFACE: 2.0 µm - 4.0 µm SN OVER 1.27 µm - 2.2 µm NI /ELECTRO PLATED, MAT |



		Kategorie			
	Rev.	Dim. A mm	Stück- zahl	Leiter- platten- seite	Verpackung
9--9	E	20.3	ABC DEF	1	Einweg ³
8--3	A	12.7	A-C-E	E	Bosch ⁶
7--6	B	13.2	C-D	D	VDO ¹
7--5	A	13.2	C-D	D	VDO ¹
7--4	A	13.2	A-F	A	VDO ¹
7--3	E	12.7	A-C-E	E	VDO ¹
7--2	E	12.7	C-D	D	VDO ¹
7--1	E	12.7	A-F	A	VDO ¹
6--3	E	13.2	A-C-E	E	Bosch ⁶
6--2	E	13.2	C-D	D	Bosch ⁶
6--1	E	13.2	A-F	A	Bosch ⁶
5--3	E	13.2	A-C-E	E	Hella ⁵
5--2	E	13.2	C-D	D	Hella ⁵
5--1	E	13.2	A-F	A	Hella ⁵
3--2	A	13.2	C-D	D	Einweg ³
3--1	A	13.2	A-F	A	Einweg ³
2--3	B	13.2	A-C-E	E	Einweg ³
2--2	B	13.2	C-D	D	Einweg ³
2--1	B	13.2	A-F	A	Einweg ³
1--3	E	12.7	A-C-E	E	Einweg ³
1--2	E	12.7	C-D	D	Einweg ³
1--1	E	12.7	A-F	A	Einweg ³
-3	E	13.2	A-C-E	E	Einweg ³
-2	E	13.2	C-D	D	Einweg ³
-1	E	13.2	A-F	A	Einweg ³

2	32	AMPMODU MODU II Stift□0.63	H	CuSn6	
2	32	AMPMODU MODU II Stift□0.63	A	CuSn6	vorverzinkt 
2	32	AMPMODU MODU II Stift□0.63	H	CuSn6	vorverzinkt 
1	1	32pol.Stiftwanne	E	PBT-GF	blau 5010
1	1	32pol.Stiftwanne	E	PBT-GF	gr ün 6018
1	1	32pol.Stiftwanne	B	PPA-GF30	grau 7036
1	1	32pol.Stiftwanne	B	PPA-GF30	blau 5012
1	1	32pol.Stiftwanne	B	PPA-GF30	gr ün 6018
1	1	32pol.Stiftwanne	E	PBT-GF	grau 7036
1	1	32pol.Stiftwanne	E	PBT-GF	violett 4006
1	1	32pol.Stiftwanne	E	PBT-GF	blau 5012
1	1	32pol.Stiftwanne	E	PBT-GF	gr ün 6018
POS	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	Rev	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE/SURFACE FARBE AEHL-/RAL SIMILAR TO

D I M E N S I O N S : M A S S E I N M M (I N)		T O L E R A N C E S U N L E S S O T H E R W I S E S P E C I F I E D : A L L M E A S U R E M E N T S I N M M (I N)		D W G. 1. S e l l i e n C H K. B. K i r s c h	29 AUG 1995 11 FEB 1995	 TE Connectivity						
		0 P L C ± 0 P L C ± 4 P L C ± 4 P L C ± A N G L E & R O W L I M I T	EXPD. P R O D U C T S P E C P R E S E N T S P E C A P P L I C A T I O N S P E C V E R Ä N D E R U N G S S P E Z.	NAME A M P M O D U M O D U I I P I N H E A D E R, A S S Y. 2 X 16 P O S. A M P M O D U M O D U I I S t i f f l e i s t e, A s s y. 2 x 16 p o l.								
M A T E R I A L	-	P I N E N D B E L E G : A L U / P A R	-	W E I G H T B E W I C H T	-	SIZE A	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. Z16HWS-NO. C-966658	RESTRICTED TO P U R. F Ü R	-		
C U S T O M E R D R A W I N G				K U N D E N Z I E C H U N G		SCALE M A S S S T A B	2:1	SHEET B L A T T	1	OF V O N	1	REV E14